日亜化学工業株式会社

青色 LED 標準仕様書

NSSB100BT

- Pb フリーリフローはんだ対応品
- RoHS 対応

NICHIA

規格

(1) 絶対最大定格

項目	記号	最大定格	単位
順電流	I_F	30	mA
パルス順電流	I_{FP}	100	mA
逆電圧	V_R	5	V
許容損失	P_D	120	mW
動作温度	T_{opr}	-30~85	°C
保存温度	T_{stg}	-40~100	°C
ジャンクション温度	T_J	100	°C

* T_A=25°C での値です。
* I_{FP} 条件は、パルス幅 10ms 以下、デューティー比は 1/10 以下です。

(2) 特性

項目		記号	条件	標準	単位
順電圧		V_F	I_F=20mA	3.6	V
光度		I_v	I_F=20mA	212	mcd
色度座標	x	-	I_F=20mA	0.133	-
	y	-	I_F=20mA	0.075	-

* T_A=25°C での値です。
* 色度座標は、CIE 1931 色度図に基づくものとします。

ランク分け

項目	ランク	最小	最大	単位
順電圧	-	2.95	4.00	V
逆電流	-	-	50	μA
光度	V	250	356	mcd
	U	178	250	
	T	124	178	

色度範囲

	ランク W			
x	0.11	0.11	0.15	0.15
y	0.04	0.10	0.10	0.04

＊ T_A=25°C での値です。

＊ 逆電流は V_R=5V での値です。

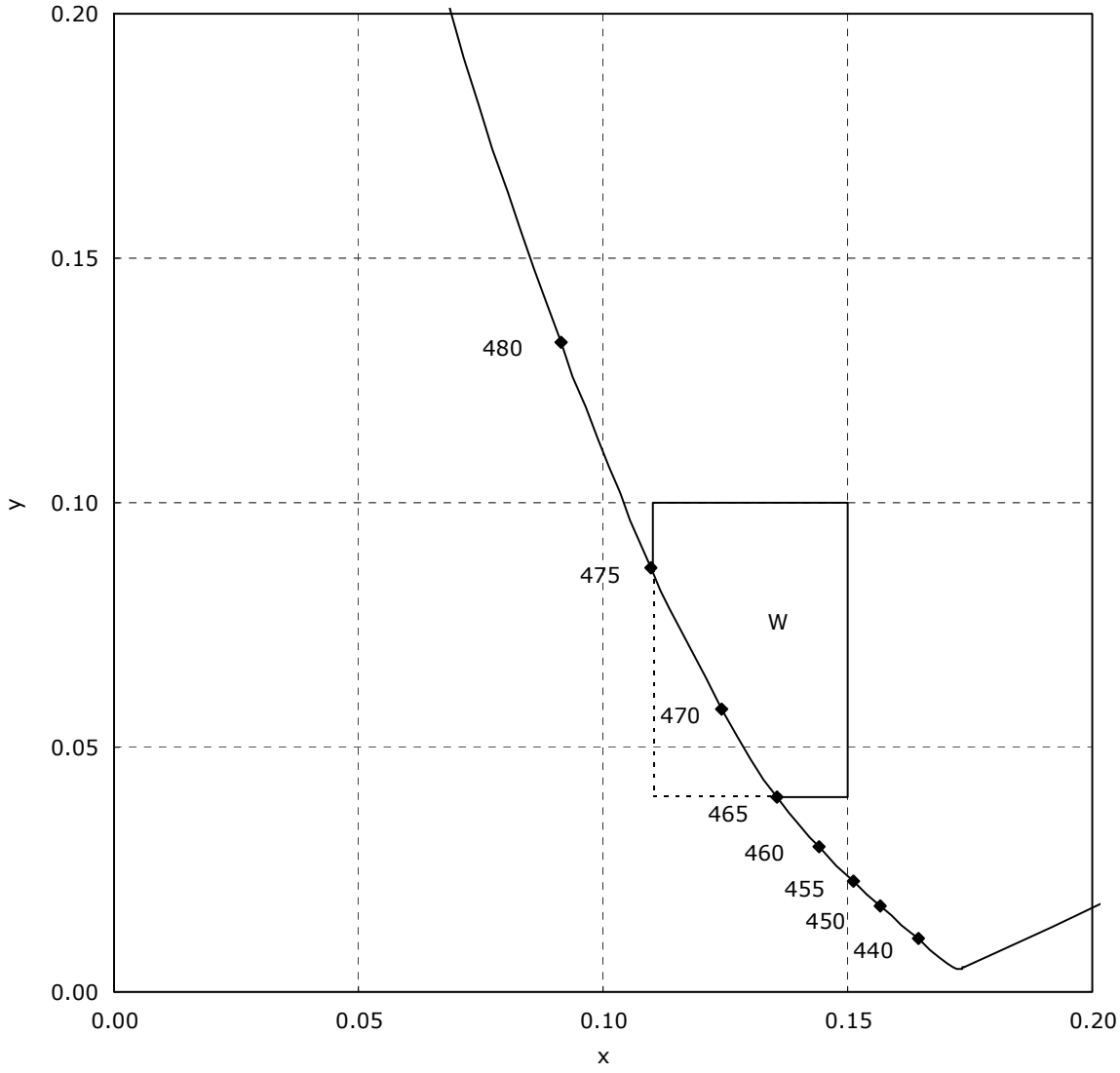
＊ 順電圧は±3%の公差があります。

＊ 光度は±10%の公差があります。

＊ 色度は±0.01 の公差があります。

＊ 1 注文単位に対して上記のランクを納入します。 又、その納入比率は問わないものとします。

色度図

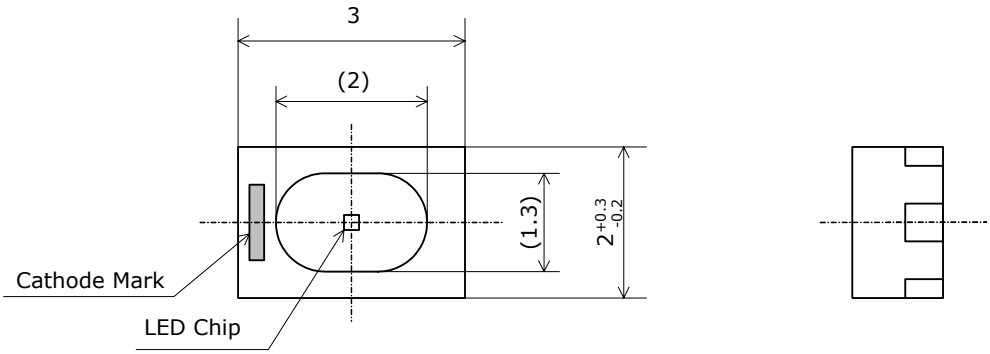

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
y
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
x
480
475
470
465
460
455
450
440
W

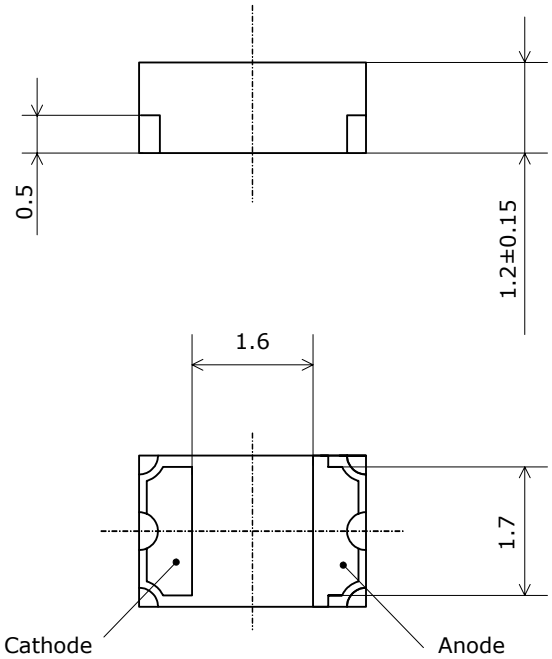
外形寸法

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.

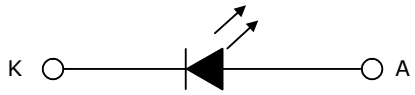
NSSB100B
管理番号 No. STS-DA7-0453

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2)



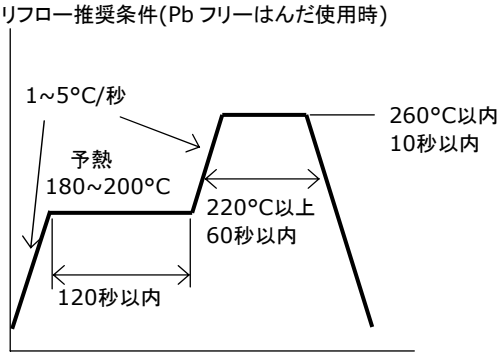


項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	セラミックス Ceramics
封止樹脂材質 Encapsulating Resin Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.019g(TYP)



はんだ付け

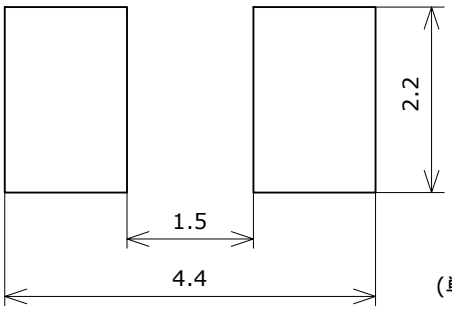
● リフロー推奨条件(Pb フリーはんだ使用時)



● 手はんだ推奨条件

コテ温度	350°C 以下
時間	3 秒以内

● 推奨取り付けパターン



(単位 Unit: mm)

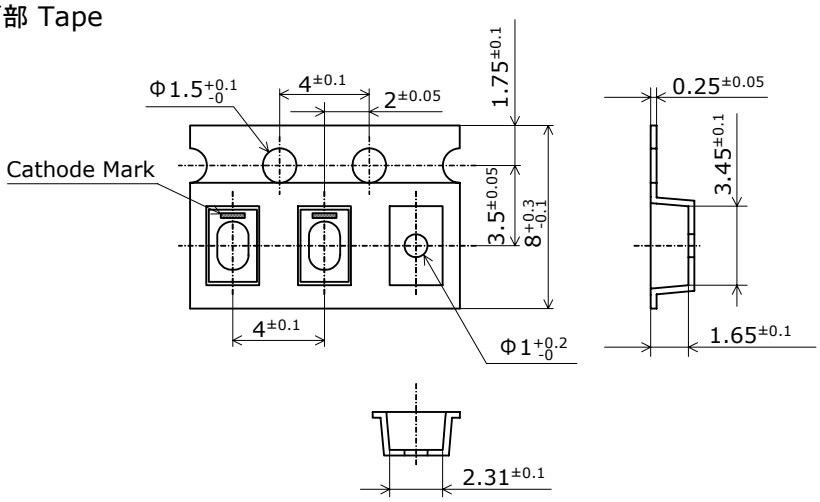
* 本製品は、リフロー対応品です。 ディップはんだについては保証できません。
* リフローはんだは 2 回まで、手はんだは 1 回までとして下さい。
* ピーク温度からの冷却温度勾配が緩やかになるように配慮して、急冷却を避けて下さい。
* 大気リフローの場合、リフロー時の熱や雰囲気の影響により、光学的劣化を起こすことがあります。リフローに際しては、窒素リフローを推奨します。
* 本製品は、封止材料にシリコーン樹脂を用いているため、上面の封止部が柔らかく、力が加わると傷、欠け、剥がれ、製品の変形、断線や信頼性に影響を及ぼす恐れがあります。封止部に圧力を加えないで下さい。
* 基本的にはんだの取り付け後の修正は行わないで下さい。 やむをえず修正する場合は、双頭式のはんだコテを使用して下さい。
  また、事前に修正による特性の劣化のなきことを確認の上行って下さい。
* はんだ付け時、加熱された状態で LED にストレスを加えないで下さい。

テーピング仕様

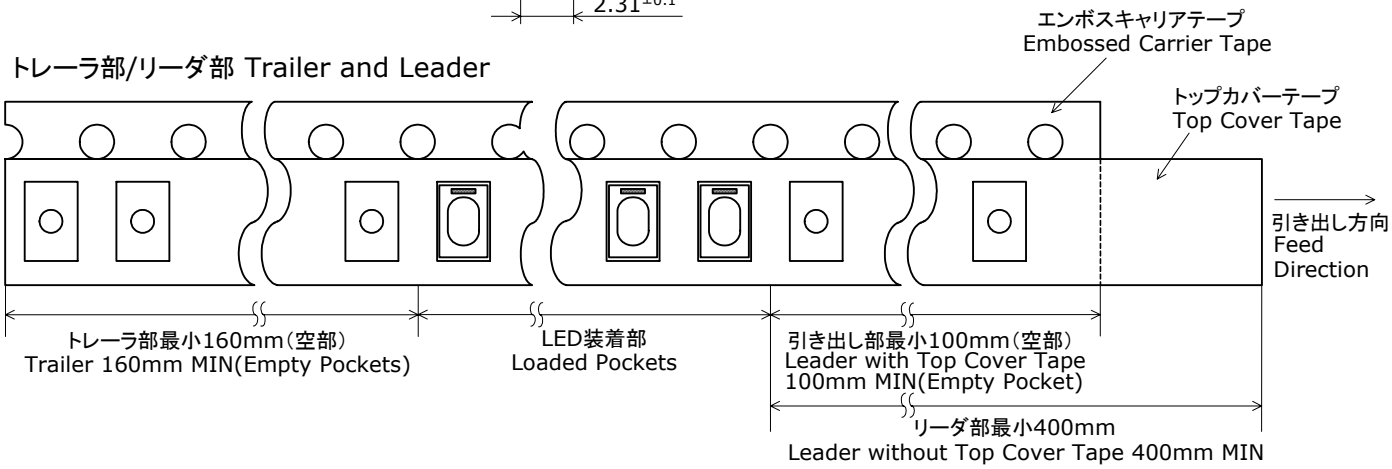
テーピング部 Tape

Nxxx100x
管理番号 No. STS-DA7-0180

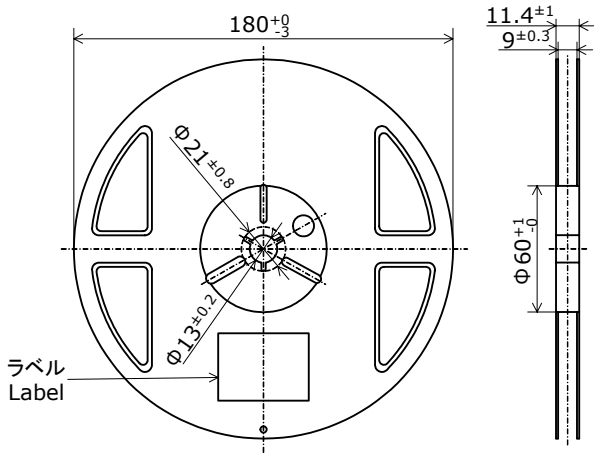
(単位 Unit: mm)



トレーラ部/リーダ部 Trailer and Leader



リール部 Reel



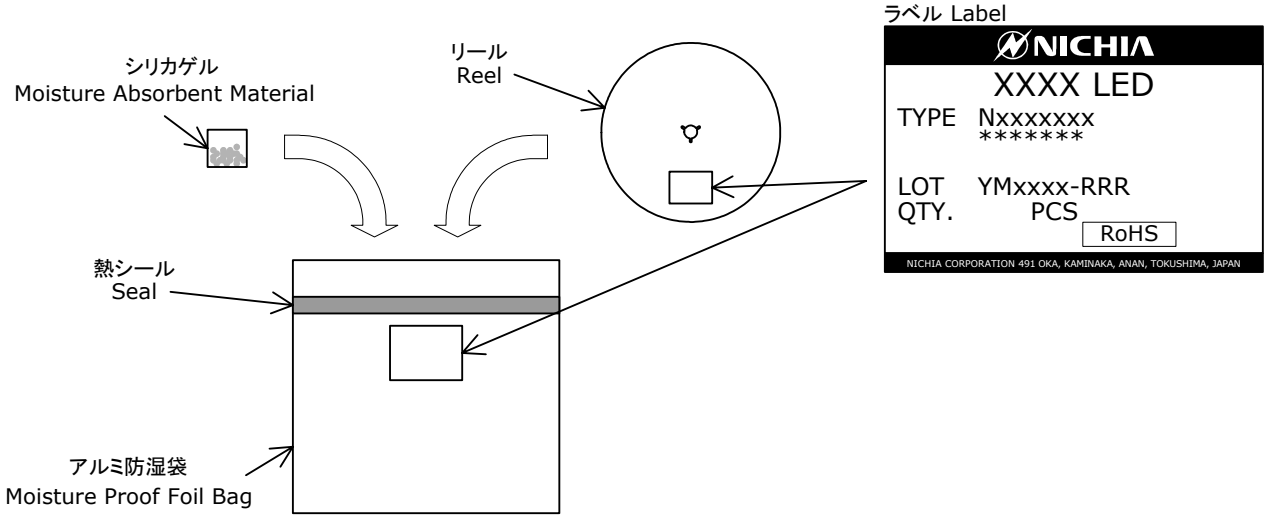
* 数量は1リールにつき 2500個入りです。
Quantity per reel=2500pcs

* JIS C 0806電子部品テーピングに準拠しています。
The tape packing method complies with JIS C 0806
(Packaging of Electronic Components on Continuous Tapes).

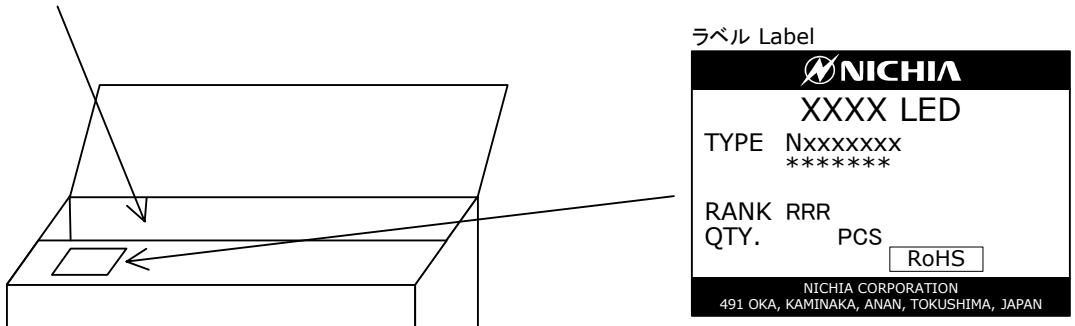
梱包仕様

シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。
The reel is placed in the moisture proof bag with a moisture absorbent material. The bag is heat sealed.

Nxxxxxxx
管理番号 No.　STS-DA7-0006A



アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。
The moisture proof foil bags are packed in a cardboard box with corrugated partition.



* 客先型名を*******で示します。
客先型名が設定されていない場合は空白です。
******* is the customer part number.
If not provided, it is not indicated on the label.
* ロット表記方法についてはロット番号の項を参照して下さい。
For details, see "LOT NUMBERING SCHEME" in this document.
* ランク分けがない場合はランク表記はありません。
The label does not have the RANK field for un-ranked products.

* 本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。
The products are taped and reeled, and then packed in moisture-proof bags.
The moisture-proof bags are packed in cardboard boxes to prevent damage during shipment.
* 取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。
Do not drop the cardboard box or expose it to shock. If the box falls, the products could be damaged.
* ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。
The cardboard box is not water-resistant. Do not expose to water.
* 輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。
Customer is advised to pack the products in the original packaging or equivalent in transit.

ロット番号

ロット番号は以下のように英数字で表記します。

YMxxxx - RRR

Y - 製造年

年	Y
2009	9
2010	A
2011	B
2012	C
2013	D
2014	E

M - 製造月

月	M	月	M
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	10	A
5	5	11	B
6	6	12	C

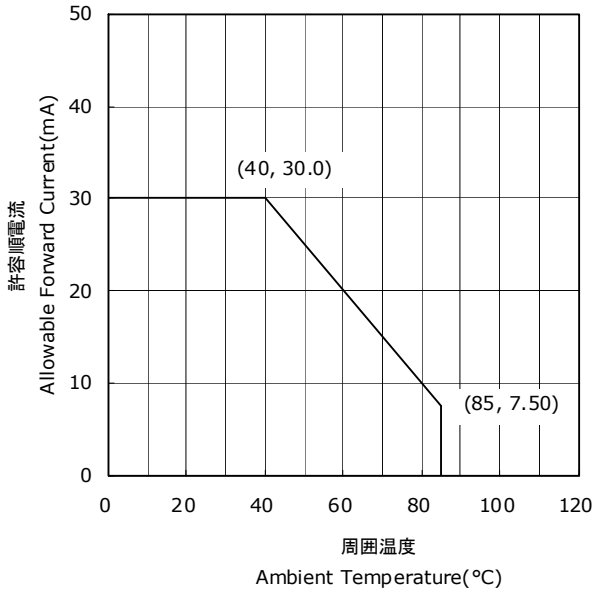
xxxx-当社管理番号

RRR-色度ランク、光度ランク

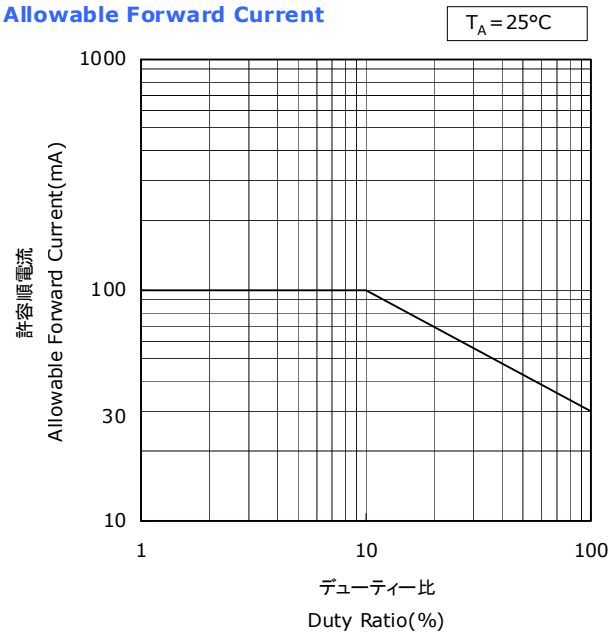
ディレーティング特性

NSSB100B
管理番号 No.　STS-DA7-0864

周囲温度-許容順電流特性
Ambient Temperature vs Allowable Forward Current



デューティー比-許容順電流特性
Duty Ratio vs Allowable Forward Current

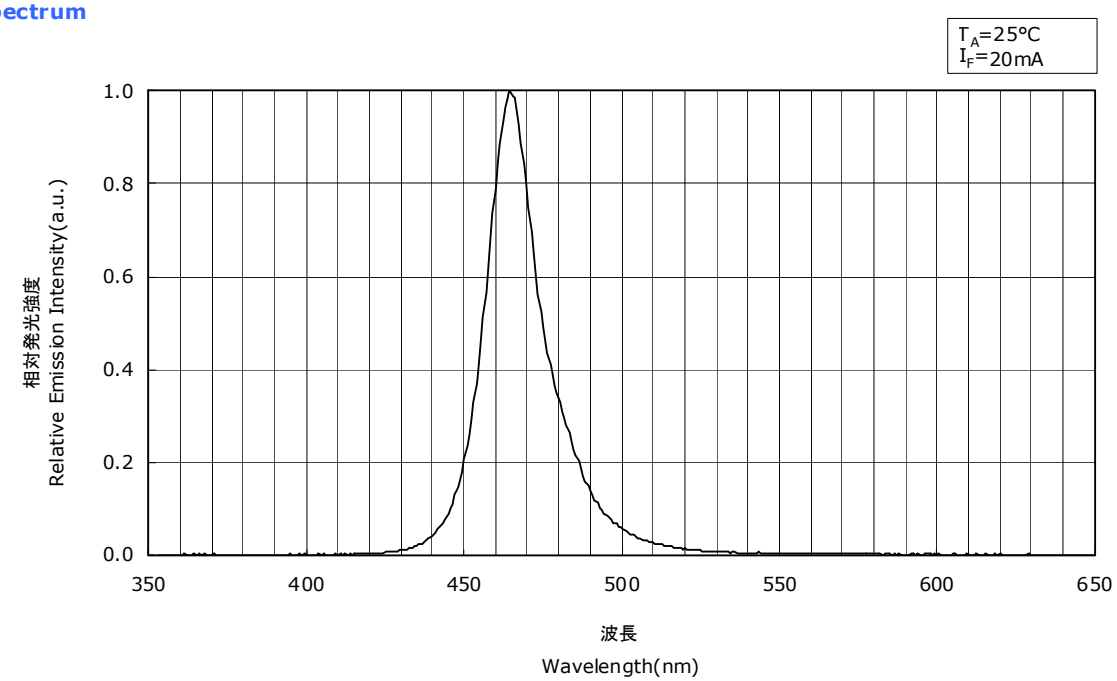


光学特性

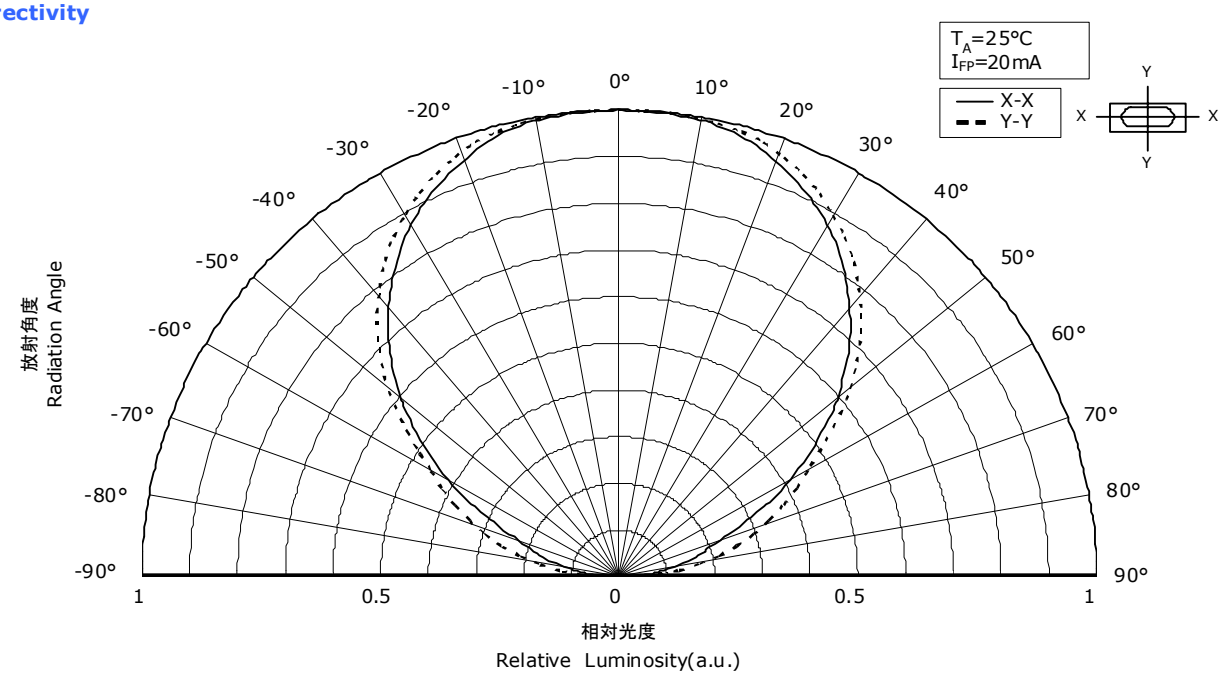
＊ 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

NSSB100B
管理番号 No. STS-DA7-0865

発光スペクトル
Spectrum



指向特性
Directivity

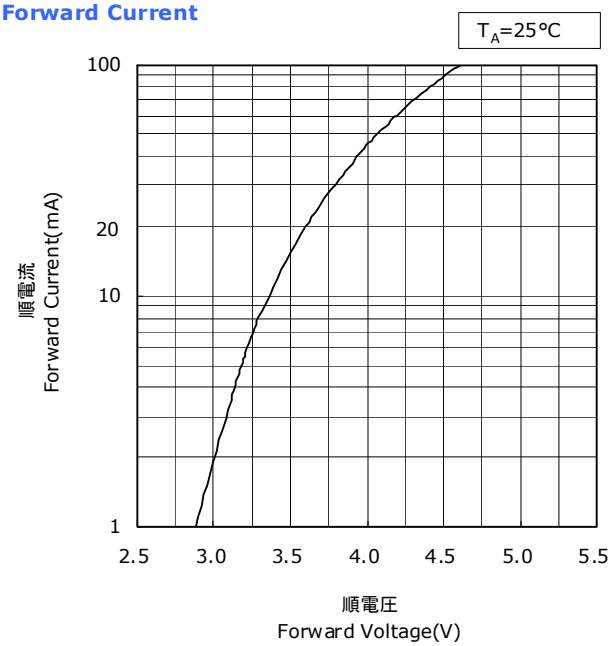


電流温度特性

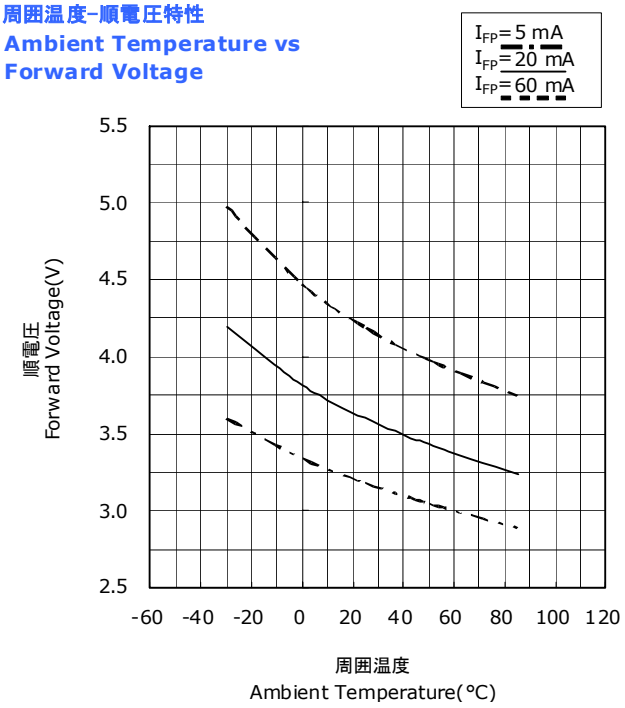
＊ 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

NSSB100B
管理番号 No. STS-DA7-0866

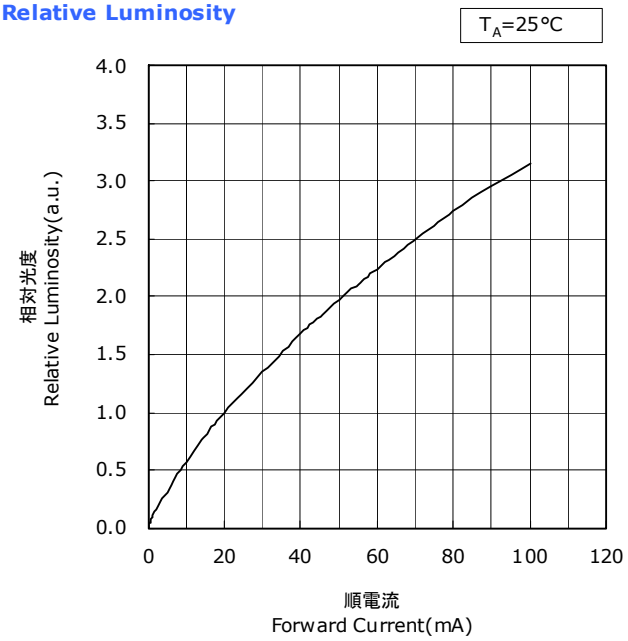
順電圧-順電流特性
Forward Voltage vs Forward Current



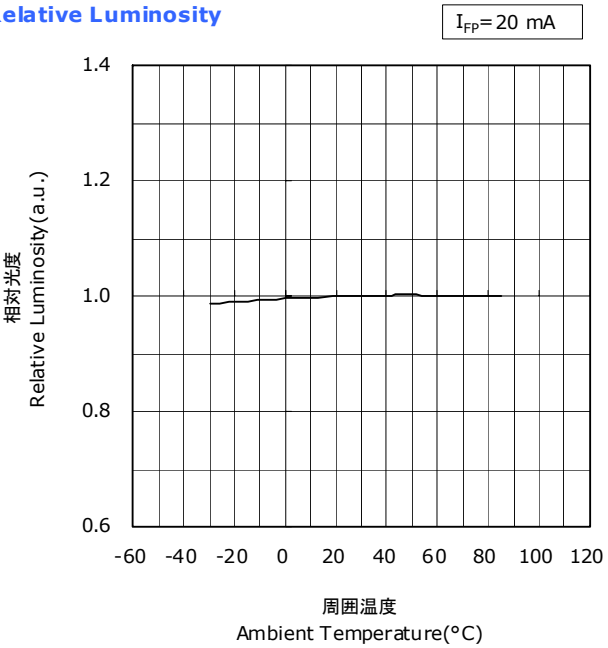
周囲温度-順電圧特性
Ambient Temperature vs Forward Voltage



順電流-相対光度特性
Forward Current vs Relative Luminosity



周囲温度-相対光度特性
Ambient Temperature vs Relative Luminosity

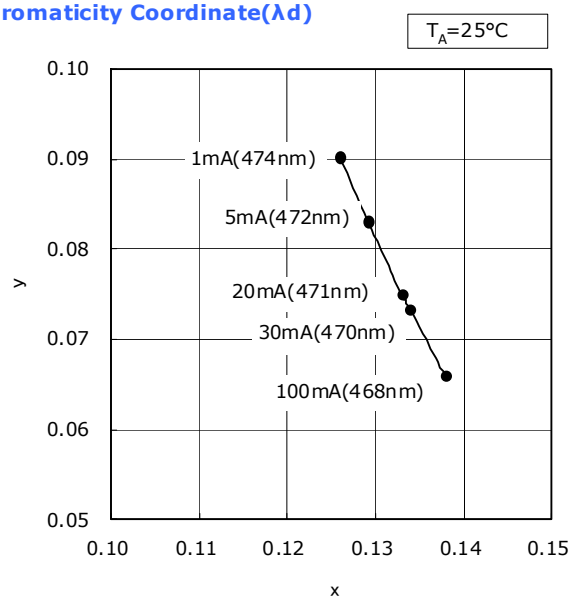


電流温度特性

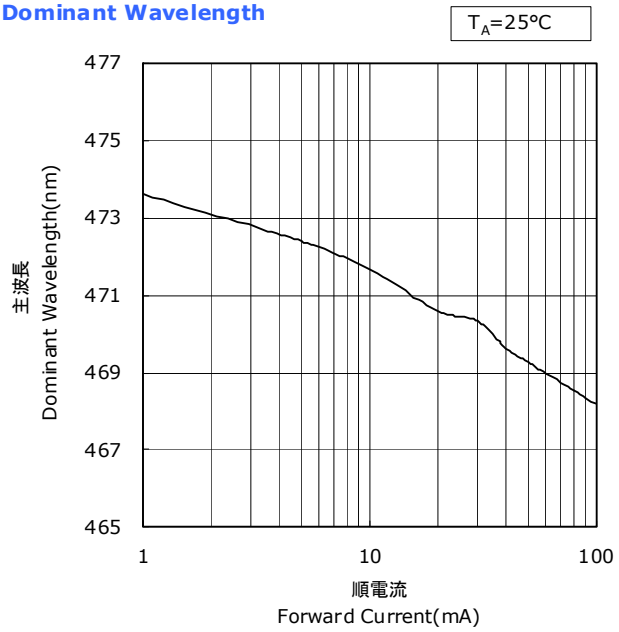
＊ 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

NSSB100B
管理番号 No. STS-DA7-0867

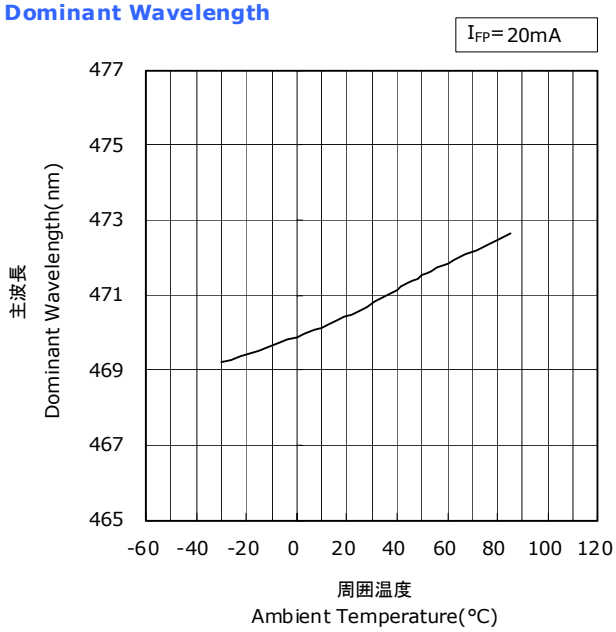
順電流-色度(主波長)特性
Forward Current vs Chromaticity Coordinate(λd)



順電流-主波長特性
Forward Current vs Dominant Wavelength



周囲温度-主波長特性
Ambient Temperature vs Dominant Wavelength



信頼性

(1) 試験項目と試験結果

試験項目	参照規格	試験条件	試験時間	故障判定基準 No.	故障数/試験数
はんだ耐熱性 (リフローはんだ)	JEITA ED-4701 300 301	T_{sld}=260°C, 10 秒, 2 回 (前処理 30°C、70%, 168 時間)		#1	0/50
はんだ付け性 (リフローはんだ)	JEITA ED-4701 303 303A	T_{sld}=245±5°C, 5 秒 鉛フリーはんだ(Sn-3.0Ag-0.5Cu)		#2	0/50
熱衝撃	JEITA ED-4701 300 307	0°C(15 秒)~100°C(15 秒)	20 サイクル	#1	0/50
温度サイクル	JEITA ED-4701 100 105	-40°C(30 分)~25°C(5 分)~ 100°C(30 分)~25°C(5 分)	100 サイクル	#1	0/50
温湿度サイクル	JEITA ED-4701 200 203	25°C~65°C~-10°C, 90%RH 24 時間/1 サイクル	10 サイクル	#1	0/50
高温保存	JEITA ED-4701 200 201	T_A=100°C	1000 時間	#1	0/50
高温高湿保存	JEITA ED-4701 100 103	T_A=60°C, RH=90%	1000 時間	#1	0/50
低温保存	JEITA ED-4701 200 202	T_A=-40°C	1000 時間	#1	0/50
連続動作 条件 1		T_A=25°C, I_F=20mA	1000 時間	#1	0/50
連続動作 条件 2		T_A=25°C, I_F=30mA	1000 時間	#1	0/50
高温連続動作		T_A=85°C, I_F=7.5mA	1000 時間	#1	0/50
高温高湿連続動作		60°C, RH=90%, I_F=20mA	500 時間	#1	0/50
低温連続動作		T_A=-30°C, I_F=20mA	1000 時間	#1	0/50
振動	JEITA ED-4701 400 403	200m/s^2, 100~2000~100Hz, 4 分 3 方向, 4 サイクル	48 分	#1	0/50
耐プリント板 曲げ性	JEITA ED-4702B 003	3mm, 5±1 秒, 1 回		#1	0/50
固着性	JEITA ED-4702B 002 3	5N, 10±1 秒, 1 回		#1	0/50

注記:

測定は LED が常温に戻ってから行います。

(2) 故障判定基準

基準 No.	項目	条件	判定基準
#1	順電圧(V_F)	I_F=20mA	>U.S.L.×1.1
	光度(I_V)	I_F=20mA	<L.S.L.×0.7
	逆電流(I_R)	V_R=5V	>U.S.L.×2.0
#2	はんだぬれ性	-	はんだぬれ面積率が 95%未満

規格最大値(Upper Specification Limit)　規格最小値(Lower Specification Limit)

注意事項

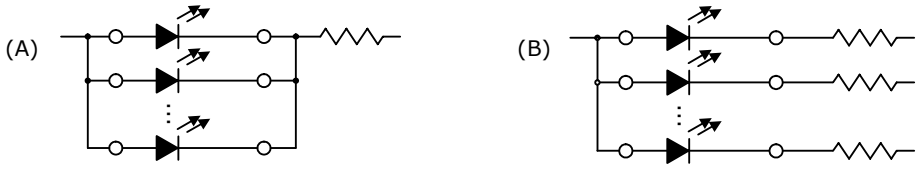
(1) 保管

条件		温度	湿度	期間
保管	アルミ防湿袋開封前	30°C 以下	90%RH 以下	納入日より1年以内
	アルミ防湿袋開封後	30°C 以下	70%RH 以下	168 時間以内
ベーキング		65±5°C	-	24 時間以上

- 本製品は、MSL3 に相当します。MSL については IPC/JEDEC STD-020 をご確認下さい。
- 本製品は、パッケージに吸収された水分がはんだ付け時の熱で気化膨張することにより、
  界面の剥離が発生し光学的劣化を起こす可能性があります。
  そのためお客様にて実装するまでの、吸湿量を最小限に抑えるため防湿梱包を実施しております。
  アルミ防湿袋に入っているシリカゲルは吸湿が進むと青色から赤色へ変色します。
- アルミ防湿袋を開封後は上記の条件を越えないようにはんだ付けを完了下さい。万一未使用の LED が残った場合は、
  シリカゲル入り密閉容器等で保管下さい。なお当社防湿袋に戻し、再封印することを推奨します。
- 保管期間を過ぎた場合は、ベーキング処理を施して下さい。また、保管期間内に同封してあるシリカゲルの青色が無くなった場合も、
  同様にベーキングをお願いします。ベーキングは 1 回までとします。
- 電極部分は、金メッキが施されております。腐食性ガス等を含む雰囲気にさらされますと、メッキ表面が変質し、
  はんだ付け性の際に問題が生じる事があります。保管時は密閉容器等で保管して下さい。なお当社防湿袋に戻し、再封印することを推奨します。
- 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。

(2) 使用方法

- LED 毎に絶対最大定格を超えないように回路設計を行って下さい。LED 毎に定電流駆動することを推奨致します。
  また定電圧駆動する場合は、(A)の回路は LED の順電圧の影響により LED に流れる電流がばらつく可能性がありますので、(B)の回路を推奨します。



- 本製品は、順方向電流駆動でご使用下さい。また、非点灯時には順逆とも電圧がかからないように配慮下さい。
  特に逆電圧が連続的に加わる状態は、マイグレーションを発生させる可能性があり、素子にダメージを与える場合がありますので
  避けて下さい。
- 本製品は LED の諸特性が安定する定格電流の 10%以上でご使用されることを推奨します。
- マトリックス動作をさせる際は、素子にかかる逆方向電圧が最大定格を超えないように注意下さい。
- 屋外で使用される場合は、十分な防水対策、湿度対策、塩害対策を施してご使用下さい。

(3) 取り扱い上の注意

- 素手で本製品を取り扱わないで下さい。表面が汚れ、光学特性に影響を及ぼすことがあります。また場合によっては、製品の変形や断線が起こり、
  不灯の原因になることがあります。
- ピンセットで本製品を取り扱う場合は、製品へ過度な圧力を掛けないようにして下さい。樹脂部の傷、欠け、剥がれ、製品の変形や断線が起こり、
  不灯の原因となります。
- 本製品を落下させてしまった場合には、製品の変形などが発生することがありますのでご注意下さい。
- 本製品の実装後に基板は積み重ねしないで下さい。実装した基板を重ねると、基板が樹脂部に衝撃を与え樹脂部の傷、欠け、剥がれ、
  変形・断線、LED 剥がれが発生し、不灯の原因になります。

(4) 設計上の注意

- LED を基板にはんだ付けした後の基板分割工程などで基板が曲がると、パッケージ割れが発生することがありますので
  基板のたわみやねじりに対して極力ストレスの加わらないような LED 配置にして下さい。
- 基板分割部では LED の取り付け位置によって機械的ストレスが変化しますので、最もストレスが加わらないような位置に配置して下さい。
- 基板分割時は、手割りを避け、専用治具にて行って下さい。
- アルミ基板を使用する際には事前検証を十分行って下さい。使用時の熱ストレスによりはんだクラックが発生する恐れがあります。

(5) 静電気に対する取り扱い

- 本製品は静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。取り扱いに際しては、以下の例を参考に静電気対策を十分行って下さい。

  リストストラップ、導電性衣類、導電靴、導電性床材等による電荷の除去

  作業区域内の装置、治具等の接地による電荷の除去

  導電性材料による作業台、保管棚等の設置
- 使用機器、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。また、実装される機器等についてもサージ対策の実施を推奨します。
- 治具、装置類にガラスやプラスチックなどの絶縁体を使用される場合は以下の例を参考に対策を十分行って下さい。

  導電性材料による導電化

  加湿による帯電防止

  除電器(イオナイザ)による電荷の中和
- 本製品を機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くようお願いします。
  電流を下げて(1mA 以下推奨)順電圧検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は検出できます。
- 損傷した LED には、リーク電流が著しく大きくなる、順方向の立ち上がり電圧が低下する、低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。

  不合格判定基準:(V_F<2.0V at I_F=0.5mA)

(6) 熱の発生

- 本製品をご使用の際は、熱の発生を考慮して下さい。通電時の素子の温度上昇は、実装する基板の熱抵抗や本製品の集合状態により変化します。
  熱の集中を避け、本製品周囲の環境条件により最大ジャンクション温度(T_J)を超えることがないよう配慮下さい。
- 本製品周囲の温度条件(T_A)により使用電流を決め放熱等の処理を施して下さい。

(7) 洗浄

- 洗浄する場合は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。その他の洗浄剤の使用に当たってはパッケージ及び樹脂が侵され
  不具合発生の原因となる場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用をお願い致します。フロン系溶剤については、
  世界的に使用が規制されています。
- 超音波洗浄は、基本的には行わないで下さい。やむをえず行う場合は、発振出力や基板の取り付け方により LED への影響が異なりますので、
  予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施下さい。

(8) 目の安全性

- 2006 年に国際電気委員会(IEC)からランプ及びランプシステムの光生物学的安全性に関する規格 IEC 62471 が発行され、LED もこの規格の
  適用範囲に含められました。　一方、2001 年に発行されたレーザー製品の安全に関する規格 IEC 60825-1 Edition1.2 において、LED が
  適用範囲に含まれていましたが、2007 年に改訂された IEC 60825-1 Edition2.0 で LED が適用除外されました。
  但し、国や地域によっては、依然として IEC 60825-1 Edition1.2 と同等規格を採用し、LED が適用範囲に含められています。
  これらの国や地域向けには、ご注意下さい。IEC62471 によって分類される LED のリスクグループは、放射束や発光スペクトル、
  指向性などによって異なり、特に青色成分を含む高出力ではリスクグループ 2 に相当する場合もあります。
  LED の出力を上げたり、LED からの光を光学機器にて集光したりするなどした状態で、直視しますと眼を痛めることがありますので、ご注意下さい。
- 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。又、機器に組み込んでご使用される場合は、
  光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。

(9) その他

- 本製品は、一般電子機器(事務・通信・計測機器、家電製品等)に使用されることを意図しております。特別な品質・信頼性が要求され、
  その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途(航空・宇宙用、海底中継機器、原子力制御システム、交通機器、
  燃焼機器、生命維持装置、安全装置等)にご使用をお考えの場合は事前に弊社営業窓口までご相談願います。
- 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を行わないで下さい。万一本製品に不具合が
  発見された場合は、本製品自体の解体をすることなく弊社まで直接ご連絡下さい。
- 量産に導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
- 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。